

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 60246635 A

(43) Date of publication of application: 06 . 12 . 85

(51) Int. CI

H01L 21/302 H01L 21/68

(21) Application number. 59103098

(22) Date of filing: 22 . 05 . 84

(71) Applicant:

ANELVA CORP

(72) Inventor:

UKAI KATSUZO SAITO TERUO TANAKA HIROKI YOSHIDA TATSUHIKO

(54) AUTOMATIC SUBSTRATE PROCESSING **APPARATUS**

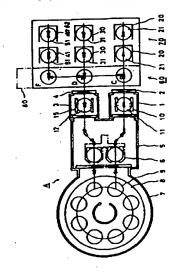
(57) Abstract:

PURPOSE: To improve yield by a method wherein auxiliary substrates equal in number to a shortage are taken out for transfer and processed substrates and auxiliary substrates are accommodated in different cassettes so that the frequency may be reduced of operators' access into a clean room thereby preventing dust from generation and the substrates from contamination.

CONSTITUTION: Cassettes 10, 15 are exclusively for cassette chambers 1, 3 wherein they are fixed eliminating the need of installation or removal. Doors 2, 4 to the cassette chambers 1, 3 will be hardly larger than necessary for the passage of a substrate. Need is reduced of the entry or exit of substrates, lowering the probabilities of dust flowing into the chambers 1, 3. When the number of substrates set in a cassette 21 is different from a number that is the product of the number of stages 9 in an etching room 7 multiplied by a whole number, the insufficiency will be filled up by substrates 51 that are automatically transported out of a cassette 41 into a cassette 10 in the cassette chamber 1 via transferring means F, D, and then C. Upon storage of processed substrates 12 into a cassette 15 in the cassette chamber 3, the door 4 is

opened, for the separation of the processed substrates 12 into really processed substrates 31 and auxiliary substrates 51 via the transferring means D, F.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio



⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭60-246635

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和60年(1985)12月6日

H 01 L 21/302 21/68

B-8223-5F 7168-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

自動基板処理装置 ❷発明の名称

> 创特 昭59-103098 91

図出 願 昭59(1984)5月22日

623 明者 鐸 夫 麼 眀 者 杏 砂発 郅 E 中 砂発 眀 者 田 逩 彦 明 者 æ 砂発 歬

東京都府中市四谷5-8-1 東京都府中市四谷5-8-1

日電アネルバ株式会社内 日電アネルバ株式会社内 東京都府中市四谷5-8-1 日電アネルバ株式会社内

東京都府中市四谷5-8-1

日電アネルバ株式会社内

日電アネルバ株式会社 创出 願

東京都府中市四谷5-8-1

1. 発明の名称

自動基板処理裝置

2. 特許請求の範囲

所足枚数の基板を一群としその複数群の各の上 に、遊び連続的かつ自動的に薄製の堆積,食刻等 の処理を施す自動基板処理装置において、 被処理 恙板と処埋疫基板とダミー用の補助基故の三者を それぞれのカセットに区別して収納する基板収納 袋鯉と、この悪板収納袋盥の名カセットと蓋板処 理部の間で削配各基板を搬送する基板搬送装置と をそなえ、かつとの必板搬送装置には、店板収納 装置から 希板処理部に 散送する 被処理 基板の個数 が前記所定枚数に選しないときは、これに補助基 板を加えて所定枚数にし、かつ、基板処埋邸から 基板収納装置に搬送する感板は、 これを処理済差 板と椭助数板に区別してそれぞれのカセットに収 約する依能を付与したことを特徴とする自動画板 処理装置。

3. 免明の評細な説明

(利用分野)

本発明は、半導体デバイス等を製造する際に用 いる半導体基板等の自動基板処型装置に関するも のである。

(背景技術)

高密度に集積された半導体デバイス等の製造で は生産歩留りを改善することがきわめて重要であ る。生産歩割りを上げることで指少かつ貴重を費 **感を有効に活用し、コスト低波を計ることができ**

高铝度集積半導体デバイスの生態が留りに影響 を与える要因として、 藍板の搬送その他の前処理 工程にかける必抜(例えはシリコンウェーハ)へ のゴミ(極敬权子を含む)の付着がある。例えば 高密度集棋回路の製造工程の中にはTum的後の寸 **法のラインアンドスペースのエッチング工程があ** るが、との工程で 1~2 mm 前後の数粒子がエッチ ング処理前の最敬に付用すれば、その敬忍子はエ ッケング用マスクとして作用し、 その場所にエッ チング不良(エッチング残り)を生ずる。エッチ ング残りがAI 配顧の加工時に生ずるとき、 それはすなわち観聞のショートとなり半導体デバイスは動作しなくなり歩留りを低下させる。

とうした前処理工程におけるゴミ及び数粒子の付着の原因には、111作業者の不住感によるもの。②若板の脱層に使用するピンセットなどの選其の汚染によるもの、③基板処理に作って不可避的に生ずるものがある。これらのうち、111、121項は作業者の介証によって生するもので、これの原法を目指して前処理工程を出来るだけ作業者を照わさないものにする目動化装置の採用が増加している。

さて、都2回は従来のトライエッナンダ工はにかける自動基板処理装置の機略を示す図である。 被処理搭板1.1 はカセット10に1枚または飲飲 枚取削された状態で終2を開けて右方の外気側か らカセット至1に投入 設置される。 彼処理基板1 1はこのおと、トランスファー室5に設けられた フェーク6によって自動的にエッチング室7の。 能 1回では電後8の上に台針8個のステージ9が叙 との補助基板は、被処理基板!1が入っているカセット10をカセット室1に搬入する前に、作業者が被処理基板11の枚数を数えて、それが飢魃した一併の枚数の8の整数倍になるように調整しているもので、この場合の基板の出し入れにはピンセットを用いているが、これがゴミの発生を促進することになっている。この校数調整作美は

上述のローディング(投入)作業時だけでなく、フンローディング(回収)作業時だも必要である。即ち、凶示のように、処理の、当なにはカセット 2 3 に配置されたカセット 1 5 内に 1 5 を収り出した際に不安な 個助差 板を まっといれるので、カセット 2 3 から カセット 1 5 を収り出した際に不安な 個助差 板を なる 作業が必要である。 この作業を 密閉した 室内で行うよう な 装置が 必要となる。

(発明の構成)

本発明はこの問題を次の構成の装置で解決するものである。即ち、上記の第2回の装置を垂板処理部として、その前・後段に基板搬送装置かよびそれに連なる基板収納装置を設備し、基板収納装置には、被処理基板、処理保基板と、ダミー用の補助基板の三者をそれぞれ区別して収納し、これに対応して基板搬送装置には次の(A)、(B)の機能を持たせたものである。

(A) 松椒収納袋似から遊椒処理部に搬送する彼処

理 基板の 個数が、 前起の一群の 枚数 (前) 配では 8 枚) に 達しないときは、 補助 造板収納の カセットから、 不足枚数だけの 補助 基板を 収出して 輸送する。

(B) 基板処理部から基板収納装置に基板を敷送するときには、基板を処埋贷基板と補助基板に区別してそれぞれのカセットに収納する。

(实施例)

訴 2 図の B 部の基板搬送装置 6 0 と基板収納装

世70は本央施例で付政された部分である。基板 収納装置70の内では処理前の被処理基板21は カセット20に収納され、処理依の基板31はカ セット30に収納され、ダミー用の補助基故51 はカセット41.42に収納されている。カセッ . 卜皐1,3に固定されている概述のカセット10 . 15と基板収納鉄罐70の名カセットの間の基 板の搬送を基収搬送鉄崖60が受持つ。脚ち、カ セット室1のカセット10の彼処埋基板11がな くなった場合には、解2を飼いて、基板収納装置 70内にあらかじめ投入されている被処理基板2 1がカセット20から、娘送錯じて厳送されてく るようになっている。そしてこの場合、もしかセ ット21にセットされている基板の枚数が、エッ チング室7に設けられたステージ9の個数(これ は一回で処理される枚紋であって、図の場合は8 個)の整数倍になっていない場合には、(との検 出はカウンターの設定などで比較的簡単に行なわ れる。図示していない。)不足枚数だけの補助用 お 似 5 1 が カ セ ッ ト 4 1 よ り 散 送 器 F - D - C を

なお、上述の被処理基板個数の検出とそれにあ
つく福助基板の追加と、処理は基故と補助基板の
区分けと各カセットへの扱分け最近などは、簡単
な記憶装置と中央処理装置をそなえた電子的な制
如器(第1回に1点級級のプロック80で示す)
を、基板搬送装度60に付股して行わせることで

も、彩粉に遅収できる。補助基板 5 1 のカセット4 1 または 4 2 のの収納は 4 1 . 4 2 の一方が用るではなって供給になって供給になって供給になって供給になっては複数のできるのではないないではないのではないないではないのではないでで、数というのではないではない。大きには対しては、そののではないでは、そのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないののでは、ないののでは、ないののかったが、それらのカセット 2 0 . 3 0 個数ではない。

さらに、本実施例には、次の個次的効果がある。即ち、夹工程に先だって基板処理部のウェーミンクアップを行うことがこの種の装置では不可欠であるが、その場合、被処理基本用のカセット20に、故意に基板を投入せずに、保勤を開始すれば種助用基板が自動的に必要改基板処理部1に吸送され処理され、かつ返送されその動作が練返され

て所望回数のウェーミングアップが実付されると いう効果がある。との際の装置の情争性も確保される。

以上は本免明の一実施例をドライエッチング装置について評価に述べたものであるが、エッチン装置に限定されるととなく本発明は半導体製造装置等で他の処理工程にも広範囲に利用できることはいうまでもない。

(発明の効果)

本発明の自動 基板処理装置は、クリーンルーム 内への作業者の立入りを低減し、ゴミの発生付着 の磁会を低小にし、処理基板の歩留りを向上させ る効果がある。自動化による省力の効果も着るし い。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の実施例の自動基板処理装置の 税略図、第2回は従来の基板処理装置の数略図で ある。

1 . 3 ··· カセット室 . 5 ··· トランスファー室 7 ··· ·· エッチング盤 . 6 ··· フォーク

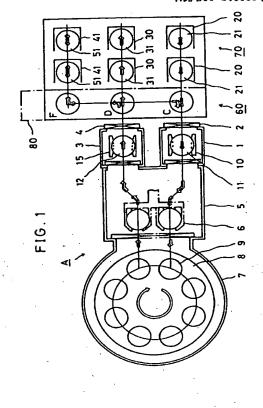
神間報60-246635 (4)

10,15,20,30,41,42 ··· カセット

11,21…被処理基板,12,31…処理纸基板

70 …… 器板収納装筐

日電アネルバ株式会社



(自発)、

昭和50年7月13日

特許厅長官

1. 事件の表示 昭和59年特許顯課103098号

2. 発明の名称

3. 補正をする者

事件との関係

東京都府中市四谷5-8-1 住 浙

補正命令の日付

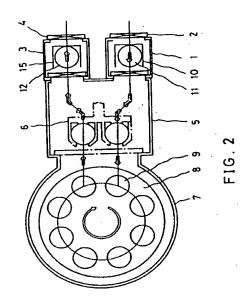
補正により増加する発明の数

6. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の概。図面。

7. 補正の内容 別紙のとおり





特開昭60-246635(5)

補正の内容

- 1. 明細書館3頁20行目の | 1 図では」を「2 図では」と補正する。
- 2. 阿胡 6 頁 1 1 行目の「0 の形状」を「0 かよび 1 5 の形状」と補正する。
- 3. 同20行目の | 第2間の B 部」を「第1図の」 と補正する。
- 4. 図面の第1図の符号の一部を終付図面の赤字の如く補正する。

即り、第1図の符号の左上部の「41」を「42」に補正する。

(以上)

